113 學年度第 1 學期慈濟大學醫工系專題研究(一)報告

題目:可編碼、可攜帶之大型LED中文看板之實現:MAX7219 晶片與 LED 矩陣分線板電路實現

學生姓名:陳冠羽

學號:113104110

指導教授/單位:楊惠雯/慈濟大學生物醫學暨工程學系

1. 中文摘要:

主要目的是做一個8*8的LED螢幕,先從晶片與各種零件開始組裝,再一步步做出一個MAX7219 Breakout board,接著焊到一個8*8的LED螢幕,讓螢幕可以跑出想要的字。最後確認可以製作一個Breakout board,目的達成。

2. 英文摘要:

The main goal is to create an 8x8 LED screen, starting by assembling the MAX7219 chip and various components. Then, step by step, construct a MAX7219 breakout board, solder it to an 8x8 LED screen, and program it to display desired text. The final review confirms that building a breakout board is achievable, fulfilling the objective.

3. 前言:

MAX7219 是一款常用於驅動 LED 矩陣或 7 段顯示器的 IC,為創客項目提供靈活而高效的解決方案。通過自製 Breakout Board,可以減少焊接和接線的複雜性,方便與其他硬件如 Arduino 集成。本研究主皆為做出一個MAX7219 Breakout board。以下為參考圖片以及MAX7219 晶片的pin腳。

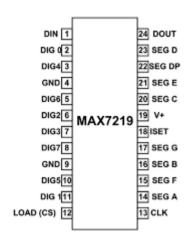


圖 1:MAX7219 晶片pin腳對照圖,焊接要對照時請反過來看。圖片來源[1]

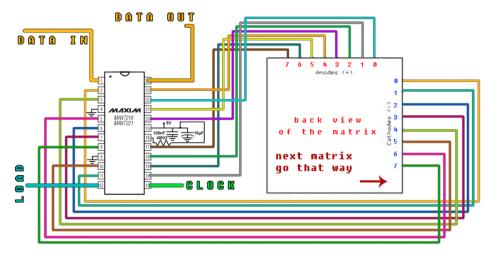


圖 2:MAX7219 Breakout board連接參考圖。圖片來源[2]

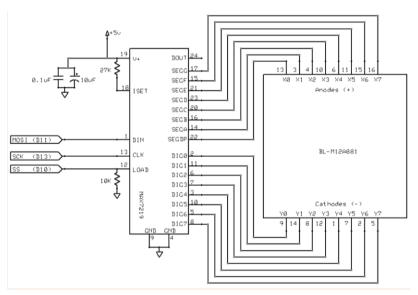


圖 3:MAX7219 Breakout board pin腳連接圖。圖片來源[3]

4. 材料與方法

(以下為一個MAX7219 Breakout board的材料與製作過程)

4-1:材料

雙面電電路板 X1 2.54排針 X 10 MAX7219晶片 X 1 單芯線紅、黑各一捲 電容 10uF、0.1uF 各一個 電阻 10K 歐姆 X 1 Arduino Uno X 1

4-2:工具

銲槍

錫一搖

尖嘴鉗

三電用表

4-3:步驟:

MAX 的 breakout board 的製作流程簡述如下:

4-3-1 焊接和 Arduino 及另一個 breakout board 串連需要的 Input 及 outpout 排針

4-3-2 固定 MAX7219 晶片(只需焊左4、9右6、7固定即可)。

4-3-3 電阻和電容元件

連接電阻和右6、7成為 VCC

連接 2 個 電容(注意電容的正負極)

4-3-4 控制與電源引腳 (Control and Power Pins)

將 MAX7219 與 Arduino 溝通所需腳位連接,包含

(1) VCC: 電容正極、5V pin 腳

(2) GND: MAX 左4、8、電容陰極

(3) CLK, CS

(4) DIN, DOUT

4-3-5 功能引腳 (Functional Pins)

將 MAX7219 上與 LED 相關的輸出引腳延伸至 breakout board 的邊緣,作為對外連接用。

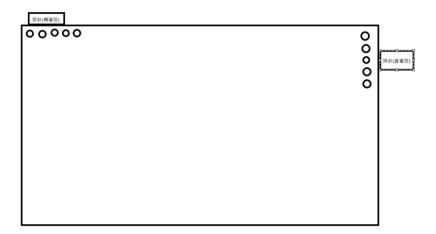
4-3-6 加上連接 LED 所需之接口線

4-3-7 電路測試

4-3-8 連接 8x8 LED 矩陣並使用範例程式測試

4-3-1:Input 及 outpout pin 腳排針

板子橫放,把5個排針橫著焊在左上角,這5個pin腳接input,用來連接Arduino或做為另一個模組的延伸。另5個直著焊在右上角,這5個接output,用於增加需要連接更多LED模組時與下一個breakout board。



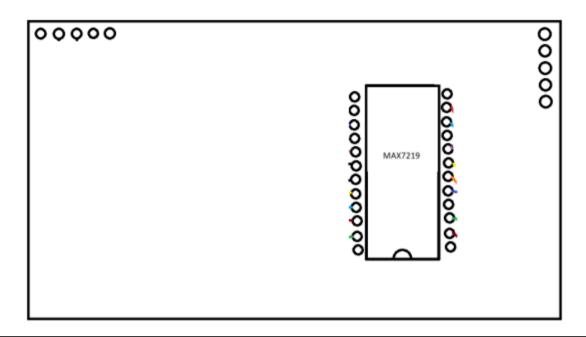
排針各個腳的對照如下:

左上角 (左到右)	1	2	3	4	5
横的排針	DIN	5V	GND	CLK	cs

右上角 (上到下)	1	2	3	4	5
直的排針	DOUT	5V	GND	CLK	cs

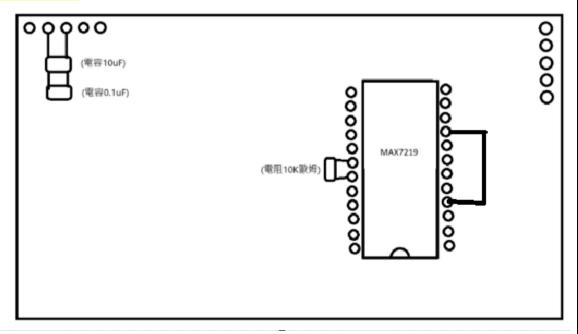
4-3-2: 固定MAX7219晶片

MAX7219晶片(上方有個半圓形,往下)焊在中間偏右邊。(注意:pin腳之間不要焊在一起,只需焊左4、9右6、7固定即可。)



4-3-3: 電容和電阻元件

並連 $10\mathrm{uF}$ 和 $0.1\,\mathrm{uF}$ 的電容。 $10\mathrm{uF}$ 的電容腳長的那一端正極,連接左上角的 $5\mathrm{V}$,另一端接GND。另一個電容焊法同理(如果兩隻腳一樣長就沒有差別),<mark>晶片的兩個GND用單芯線連在一起</mark>。接著是電阻,電阻兩隻腳分別要接在 V+ 和 ISET



4-3-4:控制與電源引腳 (Control and Power Pins)

確認把排針與電阻、電容以及MAX7219晶片焊好後,接下來是將 MAX7219 與 Arduin o 溝通所需腳位連接。

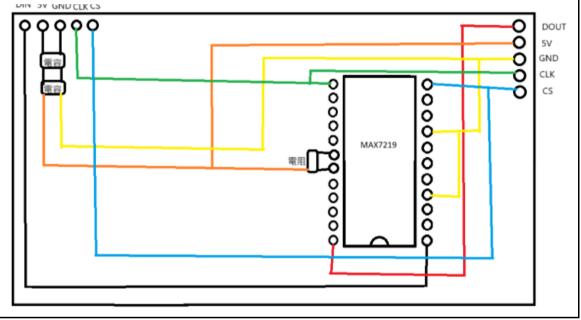
連接的腳分別為:

左上角:

DIN—>(MAX7219晶片, PIN1) DIN 5V—>(MAX7219晶片, PIN19) V+ GND—>(MAX7219晶片, PIN4) GND CLK—>(MAX7219晶片, PIN13) CLK CS—>(MAX7219晶片, PIN12) CS

右上角:

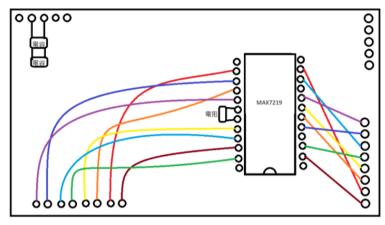
DOUT—>(MAX7219晶片, PIN24) DOUT 5V—>(MAX7219晶片, PIN19) V+ GND—>(MAX7219晶片, PIN4) GND CLK—>(MAX7219晶片, PIN13) CLK CS—>(MAX7219晶片, PIN12) CS

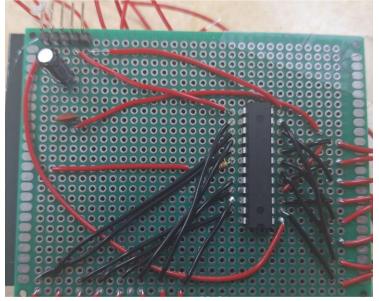


4-3-5:功能引腳 (Functional Pins)

將 MAX7219 上與 LED 相關的輸出引腳延伸至 breakout board 的邊緣,作為對外連接用。在MAX晶片上的PIN腳用單芯線分別焊接在右下方空位和左下方的地方,右邊從下到上為:DIG 0、DIG 1、DIG 2、DIG 3、DIG 4、DIG 5、DIG 6、DIG 7。下方是從右到左,分別為:SEG DP、SEG A、SEG B、SEG C、SEG D、SEG E、SEG F、SEG G。完成焊接之後,會像下面的圖片。(注意:單芯線之間至少空一個洞,同時不要焊在邊界的洞,與邊界至少留一個洞,待會第6步驟需要。)

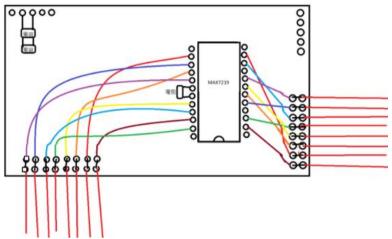
(先後顏色順序為:棕、紅、橙、黄、綠、藍、靛、紫)

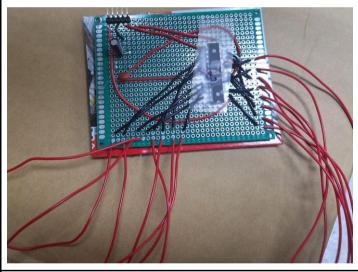




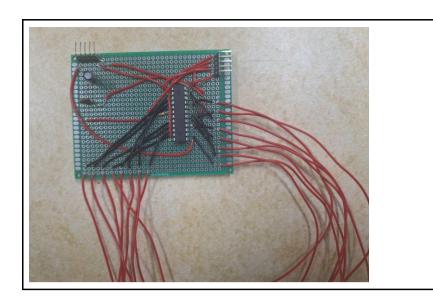
3-3-6:延長

接下來要用單芯線把第5步驟的線延長,把另一條單芯線插在邊界,並用多一點錫把兩直線焊在一起。(注意:用單芯線做延長的pin腳之間不要焊在一起。)





焊好後,做出來的成品應該會如下圖:(這張圖沒有DOUT的排針)

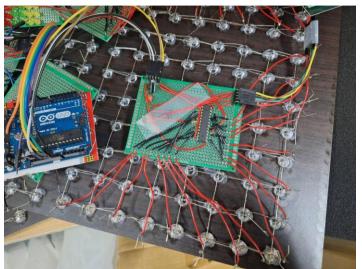


4-3-7: 電路測試

用三用電表測試是否有連接或短路,先是測試排針到MAX芯片是否通路,例如排針的DIN到晶片的DIN,或是左邊排針的CS到右邊排針的CS。接著是測試排針到芯片之間是否短路,例如:晶片的DIN不能接到左邊排針的5V,或是右邊排針的CLK連上晶片的CLK後。測試時除了確認應該相連的電路是通路,也要確認和附近相鄰的pin腳是斷路,因為在經驗上,很常在 MAX7219 附近的 PIN 腳間不小心形成短路。接著用同樣的方式測試其餘pin腳與延長後的單芯線,如果測試完後該連接的都連了,同時也沒有短路,就完成了。

4-3-8:連接

接著用杜邦線接到Arduino Uno,再把SEG接在8*8LED螢幕的正極、DIG接負極,就 完成一個8*8的MAX LED了,完成如下:



接著是測試,以下是測試用範例程式:

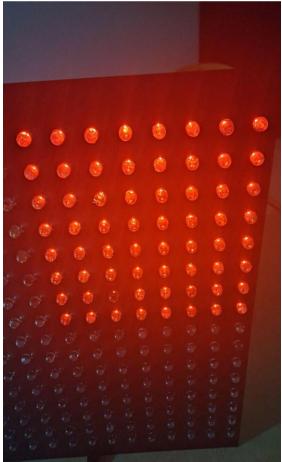
8*8的LED的全亮程式:

#include <LedControl.h>

```
// 定义 MAX7219 的数据引脚
const int DIN_PIN = 12; // 数据输入
const int CS_PIN = 11; // 片选
const int CLK_PIN = 10; // 时钟

// 初始化 LedControl 对象
LedControl lc = LedControl(DIN_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, 1);

void setup() {
    lc.shutdown(0, false); // 打开显示
    lc.setIntensity(0, 8); // 设置亮度 (0-15)
    lc.clearDisplay(0); // 清屏
}
```



3-3-10:成品

最後測試完成後,就可以把程式中 0 (不亮)和 1 (亮)改成自己想要的圖案,例如:

此圖為笑臉

B00111100

B01000010

B10100101

B10100101

B10000001

B10100100

B01011010

B00111100

5. 結論:

最後成功做出MAX 7219 Breakout board,之後再多做一個8*8的LED螢幕並焊接上去後,就可以完成和網路上同樣的成品,而LED螢幕製作過程請看另一人的文章,不過要做一個Breakout board實在耗時,雖然耗的材料並不是很多,不過焊上去後,後面要做的檢查實在是太多了,難免需要處理短路後要做的補救程序。

6. 參考文獻

1. TRY 和 MOSFE. How does this MAX7219 LED matrix driver IC circuit work? How should I use it?[internet].Stack Exchange .2023[c ited 2025 Jan 2].Available from:

https://electronics.stackexchange.com/questions/714944/how-does-this-max7219-led-matrix-driver-ic-circuit-work-how-should-i-use-it

2.ELECTRONOOBS. Arduino Bluetooth Controlled 8x32 LED Matrix [internet]..2023[cited 2025 Jan 2].Available from: https://electronoobs.com/e ng_arduino_tut14.php

3.Nick Gammon. Interfacing LED displays with the MAX7219 drive r[internet].Gammon Software Solutions.2012.1.30[cited 2025 Jan 2].A vailable from: https://www.gammon.com.au/forum/?id=11516